### GEÄNDERTE ANSPRÜCHE

[beim Internationalen Büro am 17 Mai 2005 (17.05.2005) eingegangen, ursprüngliche Ansprüche 1-21 durch geänderte Ansprüche 1-18 ersetzt]

# Patentansprüche:

10

15

20

25

1. Laserbearbeitungsmaschine, mit

5 einer Werkstückhalterung (10) zur Halterung eines Werkstücks (1),

einer ersten Laserabtragsvorrichtung (11) zum Laserbohren eines Werkstücks mit ersten Arbeitsparametern, und

einer zweiten Laserabtragsvorrichtung (12), die ein Werkstück mit zweiten Arbeitsparametern, die insbesondere qualitativ und/oder quantitativ unterschiedlich zu den ersten Arbeitsparametern sind, bearbeiten kann,

dadurch gekennzeichnet, dass

die zweite Laserabtragsvorrichtung (12) zur Gesenkbildung durch schichtweisen Materialabtragausgelegt ist,

die Laserstrahlauslässe der beiden Laserabtragsvorrichtungen bezüglich mindestens einer, vorzugsweise zweier Achsen, weiter vorzugsweise bezüglich der zwei horizontalen Achsen (x, y) fest gegeneinander versetzt angebracht sind, und

mechanische Stellachsen (2) vorgesehen sind, mittels derer das Werkstück bezüglich eines Maschinenrahmens translatorisch verstellt werden kann.

2. Laserbearbeitungsmaschine nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die erste Laserabtragsvorrichtung eine erste La-

serquelle (13) und die zweite Laserabtragsvorrichtung eine zweite Laserquelle (14) aufweist.

- 3. Laserbearbeitungsmaschine nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß mindestens eine der Laserabtragsvorrichtungen eine Strahlführung (17) aufweist, vorzugsweise mittels einem oder mehreren Umlenkspiegeln.
- 4. Laserbearbeitungsmaschine nach einem oder mehreren der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der Laserstrahlauslaß einer oder beider Laserabtragsvorrichtungen bezüglich mindestens einer, vorzugsweise der vertikalen Achse (z) verschieblich ist.
- 15 5. Laserbearbeitungsmaschine nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß die Laserquelle parallel mit und synchron zum Laserstrahlauslaß verschieblich ist.
- 6. Laserbearbeitungsmaschine nach einem oder mehreren der vor20 herigen Ansprüche, gekennzeichnet durch eine erste Steuerung
  (8) zur Steuerung der ersten Laserabtragsvorrichtung und eine
  zweite Steuerung (9) zur Steuerung der zweiten Laserabtragsvorrichtung.
- 25 7. Laserbearbeitungsmaschine nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daß die zweite Steuerung mit einer höheren Taktfrequenz als die erste Steuerung arbeitet.
- 8. Laserbearbeitungsmaschine nach Anspruch 6 oder 7, gekenn-20 zeichnet durch eine Schnittstelle (7) zwischen erster und zweiter Steuerung.

9. Laserbearbeitungsmaschine nach einem oder mehreren der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die erste Laserabtragsvorrichtung eine erste Optik und die zweite Laserabtragsvorrichtung eine zweite Optik aufweist.

5

10. Laserbearbeitungsmaschine nach einem oder mehreren der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die erste Laserabtragsvorrichtung eine erste Sensorik und die zweite Laserabtragsvorrichtung eine zweite Sensorik aufweist.

10

11. Laserbearbeitungsmaschine nach einem oder mehreren der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die erste Laserabtragsvorrichtungen einen oder mehrere der folgenden Arbeitsparameter aufweisen kann;

15

gepulstes Laserlicht, insbesondere Laserimpulsfrequenz
 0,1 bis 100 Hz, vorzugsweise 1 – 30 Hz,

20

- Laserimpulsdauer 0,1 bis 20 ms, vorzugsweise 0,3 bis 2 ms,
- Pulsspitzenleistung > 1 kW, vorzugsweise > 20 kW,
- Laserleistung 300 W 3 kW,

25

- Energie pro Impuls 1 100 J, vorzugsweise 10 50 J,
- Laserart: Festkörperlaser, insbesondere dioden- oder lampengepumpt,

30

und daß die zweite Laserabtragsvorrichtungen einen oder mehrere der folgenden Arbeitsparameter aufweisen kann:

- gepulstes Laserlicht, insbesondere Laserimpulsfrequenz 1 bis 100 kHz, vorzugsweise 10 50 kHz,
- Laserimpulsdauer 10 bis 1500 ns, vorzugsweise 100 bis 500 ns,
  - Laserleistung 10 200 W, vorzugsweise 20 50 W,
- Energie pro Impuls 1 50 mJ,
  - Laserart: gütegeschalteter Festkörperlaser.
- 12. Laserbearbeitungsverfahren, bei dem ein Werkstück eingespannt und dann mittels Laserlicht bearbeitet wird, wobei
  ohne Wechsel der Einspannung ein erster Bearbeitungsschritt
  des Laserbohrens mit einer ersten Laserabtragsvorrichtung mit
  ersten Arbeitsparametern und ein zweiter Bearbeitungsschritt
  mit einer zweiten Laserabtragsvorrichtung zur Bearbeitung des
  Werkstücks mit zweiten Arbeitsparametern, die insbesondere
  qualitativ und/oder quantitativ unterschiedlich zu den ersten
  Arbeitsparametern sind, durchgeführt wird,

dadurch gekennzeichnet, daß

25

der zweite Bearbeitungsschritt das Ausbilden eines Gesenks durch schichtweisen Materialabtrag mittels Laser ist,

die Laser der beiden Laserabtragsvorrichtungen an Laserstrahlauslässen abgestrahlt werden, die bezüglich mindestens einer,
vorzugsweise zweier Achsen, weiter vorzugsweise bezüglich der

10

zwei horizontalen Achsen (x, y) fest gegeneinander versetzt angebracht sind, und

- das Werkstück mittels mechanische Stellachsen (2) bezüglich eines Maschinenrahmens translatorisch verstellt werden kann.
  - 13. Verfahren nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, daß eine für den zweiten Bearbeitungsschritt notwendige Abstandsmessung vor Vornahme des ersten Bearbeitungsschritts durchgeführt wird.
- 14. Verfahren nach einem oder mehreren der Ansprüche 12 oder 13, dadurch gekennzeichnet, daß beim ersten Bearbeitungsschritt mittels der ersten Laserabtragsvorrichtung die Fokussierung des Laserstrahls fest ist, während beim zweiten Bearbeitungsschritt mittels der zweiten Laserabtragsvorrichtung die Fokussierung des Laserstrahls nachgeführt wird.
- 15. Verfahren nach einem oder mehreren der Ansprüche 12 bis 14,
  20 dadurch gekennzeichnet, daß beim ersten Bearbeitungsschritt
  mittels der ersten Laserabtragsvorrichtung Prozeßgas zugeführt
  wird.
- 16. Verfahren nach einem oder mehreren der Ansprüche 12 bis 15,
  dadurch gekennzeichnet, daß beim zweiten Bearbeitungsschritt
  mittels der zweiten Laserabtragsvorrichtung die Lage des Laserstrahls durch eine variable Strahlführung geführt wird.
- 17. Verfahren nach einem oder mehreren der Ansprüche 12 bis 16, 30 dadurch gekennzeichnet, daß beim ersten Bearbeitungsschritt mittels der ersten Laserabtragsvorrichtung die relative Position

der Lage der ersten Laserabtragsvorrichtung zum Werkstück geändert wird.

18. Verfahren nach einem oder mehreren der Ansprüche 12 bis 17,
dadurch gekennzeichnet, daß zuerst der Bearbeitungsschritt
mit höherer Laserleistung und dann der Bearbeitungsschritt mit
niedrigerer Laserleistung vorgenommen wird.

5

10

15

25

30

# Laserbearbeitungsmaschine und Laserbearbeitungsverfahren

20 Die Erfindung betrifft eine Laserbearbeitungsmaschine und ein Laserbearbeitungsverfahren nach den Oberbegriffen der unabhängigen Patentansprüche.

Es ist bekannt, Werkstücke durch Laserstrahlen zu bearbeiten und hierbei insbesondere Gesenke oder Öffnungen bzw. Bohrungen herzustellen. Die DE 199 60 797 beschreibt beispielsweise ein Verfahren zum Herstellen einer Öffnung in einem metallischen Bauteil. In einem ersten Schritte erfolgt Laserbohren mit bestimmten Laserparametern. In einem zweiten Schritt wird ein nicht zylindrischer Trichter ausgebildet, wobei das metallische Material durch geeignete Wahl der Laserparameter beim Laserabtrag sublimiert wird. Verwendet wird hierzu ein Nd-YAG-Laser.

WO 2005/044505

2

PCT/EP2004/012723

Aus der WO 00/18535 sind ein Verfahren und eine Vorrichtung zum Materialabtrag aus einer Fläche eines Werkstücks bekannt. Hier werden Gesenke mit vergleichsweise komplexen Oberflächen durch geregelten, schichtweisen Materialabtrag mittels eines geführten Laserstrahls hergestellt.

Nachteil der bekannten Maschinen bzw. Verfahren ist es, daß sie bestimmte Bearbeitungsschritte, die bei der Herstellung bestimmter Gesenke oder Bohrungen auftreten können, nicht oder nur unter ungünstigen Betriebsbedingungen ausführen können. So kann das voluminöse Bohren eines Loches unmöglich bzw. nur unter unverhältnismäßigem Zeitaufwand möglich sein, oder es kann die Ausbildung von Gesenken mit befriedigenden Oberflächen nur ungenügend möglich sein.

15

10

**5** '

Aufgabe der Erfindung ist es, eine Laserbearbeitungsmaschine und ein Laserbearbeitungsverfahren anzugeben, die die effiziente Formung auch komplexer Gesenke oder Löcher erlauben.

Diese Aufgabe wird mit den Merkmalen der unabhängigen Patentansprüche gelöst. Abhängige Patentansprüche sind auf bevorzugte Ausführungsformen der Erfindung gerichtet.

Eine Laserbearbeitungsmaschine weist eine Werkstückhalterung zur
Halterung eines Werkstücks auf, eine erste Laserabtragsvorrichtung
zur Bearbeitung eines Werkstücks mit ersten Arbeitsparametern und
eine zweite Laserabtragsvorrichtung zur Bearbeitung des Werkstücks
mit zweiten Arbeitungsparametern, die insbesondere qualitativ
und/oder quantitativ unterschiedlich zu den ersten Arbeitsparametern sind.

WO 2005/044505

PCT/EP2004/012723

Die Laserbearbeitungsmachinen können unterschiedliche Laserquellen aufweisen, und ebenso unterschiedliche Optiken, Sensoriken und Steuerungen.

- Bei einem Laserbearbeitungsverfahren wird ein Werkstück eingespannt und dann mittels Laserlicht bearbeitet. Ohne Wechsel der Einspannung wird ein erster Bearbeitungsschritt mit einer ersten Laserabtragsvorrichtung mit ersten Arbeitsparametern und ein zweiter Bearbeitungsschritt mit einer zweiten Laserabtragsvorrichtung mit zweiten Arbeitsparametern, die insbesondere qualitativ und/oder quantitativ unterschiedlich zu den ersten Arbeitsparametern sein können, durchgeführt.
- Der erste Bearbeitungsschritt und somit die erste Laserabtragsvorrichtung können Laserbohren bzw. ein Laserbohrer sein, und der
  zweite Bearbeitungsschritt bzw. die zweite Laserabtragsvorrichtung
  können eine Gesenkbildung für Gesenke mit komplexen Oberflächen
  und eine hierzu geeignete Vorrichtung sein.
- Nachfolgend werden bezugnehmend auf die Zeichnungen einzelne Ausführungsformen der Erfindung beschrieben. Es zeigen
  - Fig. 1 schematisch eine Gesamtansicht der Laserbearbeitungsmaschine,
- 25 Fig. 2 ein Beispiel eines herzustellenden Werkstücks,
  - Fig. 3 schematisch eine Arbeitsweise der ersten Laserabtragsvorrichtung,
  - Fig. 4 schematisch die Arbeitsweise einer zweiten Laserabtragsvorrichtung, und
- 30 Fig. 5 schematisch eine Draufsicht auf die Maschine.

4

In den beiliegenden Zeichnungen bedeuten gleiche Bezugsziffern gleiche Merkmale bzw. Komponenten. In Fig. 1 bezeichnen 1 ein Werkstück, 10 eine Werkstückhalterung, 2a, 2b, 2c und 2d translatorische und/oder rotatorische Achsen der Werkstückhalterung 10, 11 eine erste Laserabtragsvorrichtung, 12 eine zweite Laserabtragsvorrichtung, 13 eine erste Laserquelle, 14 eine zweite Laserquelle, 15 einen ersten Laserstrahl, 16 einen zweiten Laserstrahl in seinen möglichen Auslenkungen, 17 eine Strahlführung zur Bewirkung der Auslenkungen wie bei 16 gezeigt, 18 ein Maschinengehäuse, 8 eine erste Steuerung, 9 eine zweite Steuerung, 7 eine ggf. zwischen den Steuerungen vorhandene Schnittstelle, 3 bezeichnet einen Maschinenrahmen, und 4 und 5 Stellglieder, mit denen die Laserabtragsvorrichtungen ggf. gegen den Maschinenrahmen verfahren werden können, insbesondere in z-Richtung. Gegebenenfalls genannte Koordinatenachsen seien wie symbolisch dargestellt, also x-Achse in der Zeichenebene nach rechts, y-Achse nach hinten aus der Zeichenebene senkrecht heraus, und z-Achse in der Zeichenebene nach oben.

5

10

15

20

25

30

Die erste Laserabtragsvorrichtung 11 kann eine Laserbohrvorrichtung sein. Die zweite Laserabtragsvorrichtung 12 kann eine Vorrichtung zur Bildung eines Gesenks, insbesondere mit komplexer Oberfläche im Werkstück 1, mit einem Laser sein. Sie können mit zueinander unterschiedlichen Arbeitsparametern, Laserparametern, oder Betriebsparametern betrieben werden, was jedoch die partielle oder zeitweise Gleichheit von bestimmten Betriebsparametern in bestimmten Anwendungsfällen nicht grundsätzlich ausschließt. Auch können die Laser an sich zueinander unterschiedlich sein. So kann einer der Laser ein dioden- oder lampengepumpter Festkörperlaser sein, während der andere Laser ein gütegeschalteter Festkörperlaser sein kann. Weitere Unterschiede hinsichtlich der Parameter zu den einzelnen Laserabtragsvorrichtungen werden weiter unten angegeben.

5

Eine der Laserabtragsvorrichtungen, in der gezeigten Ausführungsform die Nummer 12, kann eine Laserstrahlführung 17 aufweisen, die den Laserstrahl 16 über die Fläche des Werkstücks führt und so an unterschiedlichen Stellen Abtrag durch Materialaufschmelzung bzw.

-verdampfung bewirkt. Schematisch angedeutet sind die linken und rechten Begrenzungen des Arbeitsbereichs des Lasers 16. Die Strahlführung der zweiten Laserabtragsvorrichtung kann Umlenkspiegel aufweisen, beispielsweise zwei orthogonal zueinander wirkende galvanische Spiegel.

10

15

20

25

30

Die andere (erste) Laserbearbeitungsvorrichtung 11 kann in bezug auf die Werkstückhalterung bzw. das Werkstück so ausgelegt sein, daß deren Relativposition zueinander verschieblich ist, was weiter unten bezugnehmend auf Fig. 3 erläutert wird. Die Verschiebung der Relativlage kann durch Verschieben der ersten Laserabtragsvorrichtung 11 erfolgen und/oder durch Verschieben der Werkstückhalterung 10. Die zwei Laserabtragsvorrichtungen 11, 12 können bezüglich einer, vorzugsweise bezüglich zweier, weiter vorzugsweise bezüglich der zwei horizontalen Translationsachsen der Werkstückhalter gegeneinander versetzt angebracht sein, was in Fig. 5 schematisch gezeigt ist. Die zwei Laserabtragsvorrichtungen 11, 12 sind sowohl in x-Richtung als auch in y-Richtung gegeneinander versetzt. Auf diese Weise erhalten sie im begrenzten Innenraum des Maschinengehäuses 18 einen vergleichsweise großen Abstand, so daß Kollisionen bei der Bewegung des Werkstücks vermieden bzw. der Freiheitsgrad bei der Bewegung des Werkstücks vergrößert werden.

Der Laserstrahlauslaß 11a einer der Laserabtragsvorrichtungen, insbesondere der ersten Laserabtragsvorrichtung 11, kann vertikal verschieblich sein. Insbesondere kann der Laserbohrer vertikal verschieblich sein. Auf diese Weise kann die Strahlgeometrie dem Bohrfortschritt folgen. Wenn der Laserstrahlauslaß verschieblich ist, kann

6

parallel und synchron hierzu die zugeordnete Laserquelle 13 verschieblich sein. In Fig. 1 kann also beispielsweise die erste Laserabtragsvorrichtung 11 mit dem Fortschritt des Bohrlochs im Werkstück nach unten gefahren werden, und die zugehörige Laserquelle 13 folgt ihr synchron und parallel.

5

10

20

25

Die gesamte Maschine weist ein Gehäuse bzw. eine Kabine 18 auf, die teilweise transparente Flächen aufweisen kann, um den Prozeßfortgang beobachten zu können. Das Gehäuse dient dem Rückhalt von Prozeßgasen und Prozeßprodukten, und ggf. auch der Schallisolation. Es dient auch dem Schutz der Benutzer davor, daß beispielsweise Körperteile in den Strahlengang geraten. Während die eigentlichen Laserabtragsvorrichtungen 11 und 12 in der Kabine 18 selbst vorgesehen sein können, können die Laserquellen 13 und 14 außerhalb der Kabine 18 angebracht sein und das jeweilige Laserlicht durch eine 15 Öffnung und ggf. über einen umgrenzten Strahlengang der jeweiligen Laserabtragsvorrichtung 11, 12 zuführen.

Die zwei Laserabtragsvorrichtungen 11 und 12 können eine gemeinsame oder zueinander unterschiedliche Steuerungen 8 und 9 aufweisen, wobei unterschiedliche Steuerungen 8 und 9 eine Schnittstelle 7 aufweisen können. Die Steuerung der Laserbohrmaschine (erste Laserabtragsvorrichtung 11) kann mit niedrigerer Taktfrequenz arbeiten als die Steuerung der zweiten Laserabtragsvorrichtung. Die Taktfrequenz der zweiten Steuerung 9 kann mindestens das 10-fache, vorzugsweise mindestens das 50-fache der Taktfrequenz der ersten Steuerung 8 betragen.

Die erste Steuerung 8 kann dabei der Steuerung der ersten Laserquelle 13, der ersten Laserabtragsvorrichtung 11 und auch der Werk-30 stückhalterung 10 dienen. Die zweite Steuerung 9 kann der Steuerung der zweiten Laserabtragsvorrichtung 12 mit der Strahlführung

17 und der Laserquelle 14 dienen. Eine Schnittstelle 7 zwischen den beiden Steuerungen 8, 9 kann in der Weise vorgesehen sein, daß die zweite Steuerung 9 durch die erste Steuerung 8 mittelbar bestimmte Maschinenkomponenten steuert, insbesondere beispielsweise Achsen 2 der Werkstückhalterung 10.

Die beiden Abtragsvorrichtungen 11, 12 können in der Weise unabhängig voneinander sein, daß sie getrennte Optiken und Fokussiereinrichtungen (jeweils nicht gezeigt) aufweisen. Die zweite Abtragsvorrichtung 12 kann eine nicht gezeigte Fokuslagensteuerung für den zweiten Laserstrahl 16 aufweisen. Diese Fokuslagensteuerung kann der Steuerung der Fokuslage in z-Richtung dienen.

Auch die jeweils vorhandenen nicht gezeigten Sensoriken können zueinander unterschiedlich sein. Die zweite Laserabtragsvorrichtung 12
kann eine ortsauflösende Tiefensensorik derart aufweisen, daß Zahlentripletts bestehend aus x-, y- und z-Koordinate eines Oberflächenpunkts entsprechend der verfügbaren Auflösung ermittelt werden können.

20

5

10

Die erste Laserabtragsvorrichtung 11 kann eine Laserbohrvorrichtung sein und sie kann einen oder mehrere der folgenden Arbeitsparameter aufweisen:

- 25 Laserimpulsfrequenz 0,1 bis 100 Hz, vorzugsweise 1 30 Hz,
  - Laserimpulsdauer 0,1 bis 20 ms, vorzugsweise 0,3 bis 2 ms,
  - Pulsspitzenleistung > 1 kW, vorzugsweise > 20 kW,
- ...... mittlere Laserleistung 300 W 3 kW,
  - Energie pro Impuls 1 100 J, vorzugsweise 10 50 J,
  - Laserart: Festkörperlaser, insbesondere dioden- oder lampengepumpter Festkörperlaser.

WO 2005/044505

Die zweite Laserabtragsvorrichtung kann einen oder mehrere der folgenden Arbeitsparameter aufweisen:

- Laserimpulsfrequenz 1 bis 100 kHz, vorzugsweise 10 50 kHz,
- 5 Laserimpulsdauer 10 bis 1500 ns, vorzugsweise 100 bis 500 ns,
  - Laserleistung 10 200 W, vorzugsweise 20 50 W,
  - Energie pro Impuls 1 50 mJ,
  - Laserart: gütegeschalteter Festkörperlaser.
- Beim erfindungsgemäßen Laserbearbeitungsverfahren wird das Werkstück ohne Wechsel der Einspannung von der ersten und von der zweiten Laserabtragsvorrichtung nacheinander oder auch abwechselnd bearbeitet. Zu diesem Zweck kann es zwischen den beiden Arbeitsfenstern bzw. Arbeitsstellen verfahren werden, insbesondere durch die Werkstückhalterung 10. In einem Bearbeitungsschritt kann beispielsweise eine Bohrung mittels Laser 15 angebracht werden. In einem zweiten Bearbeitungsschritt kann ein komplexer geformtes Gesenk mittels eines anderen Lasers 16 eingebracht werden.
- Fig. 2 zeigt ein typisches Produkt: Ein Werkstück 1 ist mit einer Bohrung 21 zu versehen, die an einer Seite mit einer unsymmetrischen trichterförmigen Öffnung 22 versehen werden soll. Als erster Bearbeitungsschritt kann die Ausbildung der Bohrung 21 angesehen werden, die durch das ganze Werkstück 1 hindurch durch die erste Laserabtragsvorrichtung 11 vorgenommen werden kann. Im oberen Teil der Fig. 2 ist dies gestrichelt angedeutet. Die trichterförmige Aufweitung 22 kann dann mit der zweiten Laserabtragsvorrichtung 12 geformt werden.
- Zum Formen des Lochs 21 kann Laserstrahl 15 aus der ersten Abtragsvorrichtung 11 verwendet werden. Es kann hier ggf. auf Nachführung der Laserfokussierung entsprechend der fortschreitenden

Lochtiefe verzichtet werden, wobei aber insbesondere die Laserabtragsvorrichtung 11 bzw. Teile davon, insbesondere der Laserstrahlauslaß 11a, entsprechend dem Fortschritt des Eindringens des Laserstrahls in das Werkstück in z-Richtung nachgeführt werden können. Beim Laserbohren kann auch Prozeßgas zugeführt werden.

Fig. 3 zeigt eine mögliche Arbeitsweise beim Laserbohren, die entsprechend der in dieser Beschreibung gewählten Terminologie durch die erste Abtragsvorrichtung 11 vorzunehmen wäre. Aus der Auslaßöffnung 11a des Laserstrahls 15 tritt der Laserstrahl 15 aus und trifft auf das unter ihm liegende Werkstück 1. Die Laserparameter sind so gewählt, daß durch eine Mischung aus Verflüssigung und Verdampfen, evtl. Sublimation und Dampfaustreibung aufgeschmolzenen Materials der Laser sich allmählich in Tiefenrichtung des Werkstücks einbrennt. Er erzeugt dabei ein Loch des Durchmessers d1, der im Bereich einiger 10 oder 100 Mikrometer liegen kann und sogar bis einige wenige Millimeter erreichen kann. Wenn dieser Bohrungsdurchmesser ausreicht, ist mit dem einmaligen Einbrennen bzw. Durchbrennen des Laserstrahls durch das Werkstück der Bohrvorgang beendet.

Wenn dagegen ein Loch größeren Durchmessers geformt werden soll, beispielsweise mit Durchmesser d2, dann kann das Verfahren dahingehend ergänzt werden, daß das Werkstück 1 und die erste Laserbearbeitungsvorrichtung 11 so gegeneinander verfahren werden, daß mit dem Laserstrahl 15 die Außenkontur des gewünschten Lochs langsam abgefahren wird, wie dies durch die gestrichelte Linie 34 angedeutet ist. In Fig. 3 ist 31 als der Anfangspunkt der zu ziehenden Bahn anzusehen. 32 markiert den schon geschnittenen Kanal, und der Laserstrahl befindet sich gerade in der Schnittebene des Werkstücks und wandert dann weiter auf dem Lochumfang um, bis er der Bahn 34 folgend wieder am Ausgangspunkt 31 angelangt ist. Die Re-

PCT/EP2004/012723 WO 2005/044505

10

lativverschiebung zwischen Laserabtragsvorrichtung 11 und Werkstück 1 kann durch langsame, schrittweise Einstellung der Achsen der Werkstückhalterung 10 erfolgen.

5

10

Fig. 4 zeigt das Vorgehen bei der Gesenkbildung, das in der Terminologie dieser Beschreibung mittels der zweiten Laserabtragsvorrichtung 12 vorgenommen wird. Es wird hier das Material schichtweise abgetragen, einige Schichten sind durch die Bezugsziffern 41 bis 44 angedeutet. Die Schichtdicken können einige Mikrometer bis einige 10 Mikrometer betragen. Eine einzelne Schicht wird abgetragen, indem die Fokuslage des Laserstrahls 16 so gesteuert bzw. geregelt wird, daß sie geeignet in bezug auf die gewünschte Schicht liegt, insbesondere in ihr liegt. Dann wird durch die variable Strahlführung 17 der Laserstrahl 16 so über die freiliegende Oberfläche geführt, daß am jeweiligen Auftreffpunkt das Material verdampft oder durch Dampfaustrei-15 bung verflüssigten Materials entfernt wird. Die zweite Laserabtragsvorrichtung 12 und das Werkstück 1 können hier in einer festen, unveränderten räumlichen Beziehung zueinander stehen. Es wird dann eine einzelne Schicht mit dem Laserstrahl vollständig abgefahren, z.B. mäandernd, und dann zur nächsten Schicht gegangen, indem die Fo-20 kuslage geeignet eingestellt und ggf. auch in Abhängigkeit von der jeweils momentanen x- und y-Koordinate des Auftreffpunkts nachgeführt wird, z. B. zum Ausgleich der Kalotte der Position des Laserfokus. Dies kann teils mechanisch, z. B. durch die Werkstückhalterung 10, und/oder teils optisch durch eine schnell einstellbare und verän-25 derliche Optik ("z-shifter") erfolgen. Auf diese Weise werden einzelne Schichten nacheinander abgetragen, so daß auf diese Weise zuletzt das gewünschte komplex geformte Gesenk hergestellt wird. Es kann hier eine ortsauflösende Tiefensensorik vorhanden sein, die den Fortschritt an den einzelnen Flächenpunkten des Gesenks bzw. die jeweils 30 dort herrschende Tiefe mißt, so daß nach Maßgabe der so gewonnenen Daten Steuerungen bzw. Regelungen bezugnehmend auf gespei-

cherte Gesenkdaten vorgenommen werden können. Insbesondere können hier die aus einem möglichen früheren Prozeß anhaftende Schmelzspritzer insbesondere auch von Anfang an dreidimensional erfaßt und dann im weiteren Ablauf ausgeregelt werden. Die Strahlführung 17 kann Schwenkspiegel aufweisen, die rechtwinklig zueinander wirkend angeordnet sein können.

Soweit nacheinander Bohrung wie bezugnehmend auf Fig. 3 und Gesenkbildung wie bezugnehmend auf Fig. 4 beschrieben vorzunehmen sind, kann es vorzuziehen sein, zunächst die Bohrung vorzunehmen und dann die Gesenkbildung, da durch die Gesenkbildung genauere Wände hergestellt werden können, die dann nicht mehr durch Anlagerungen aus dem vergleichsweise gröberen Bohrvorgang wieder verschlechtert werden.

**15** .

20

10

5

Da bei der Gesenkbildung wie bezugnehmend auf Fig. 4 beschrieben die Lage des Fokuspunkts des Laserstrahls 16 in z-Richtung von Bedeutung sein kann, kann es vorgesehen sein, vor Beginn der Gesenkbildung gemäß Fig. 4 die absolute z-Lage der Werkstückoberfläche 1a zu messen. Vorzugsweise geschieht dies dann auch noch, bevor der Bohrvorgang gemäß Fig. 3 stattfindet. Es ist dann eindeutig eine Oberflächenreferenz bekannt, die, da das Verfahren ja ohne Umspannen des Werkstücks erfolgen kann, dann auch über den gesamten Vorgang hinweg erhalten bleibt.

25

30

Allgemein kann bei mehreren unterschiedlichen Arbeitsschritten zuerst derjenige mit höherer Laserleistung oder höherer Energie pro Impuls durchgeführt werden und dann derjenige mit niedrigerer Laserleistung bzw. niedrigerer Energie pro Impuls. Dies kann z. B. gewählt werden, wenn befürchtet wird, dass eine mit geringerer Laserleistung hergestellte vergleichsweise feine Oberfläche durch Spritzer eines nachher ausgeführten groberen Vorgangs wieder zerstört wird. Es

12

kann aber auch Anwendungen geben, bei denen die Abfolge genau andersherum ist, also zuerst der Schritt mit niedrigerer Laserleistung oder niedrigerer Energie pro Impuls und dann derjenige mit höherer Laserleistung bzw. höherer Energie pro Impuls. Auch alternierende Vorgehensweisen sind denkbar. Das Bohren kann vor oder nach der Bildung eines fein definierten Gesenks erfolgen.

Die beschriebene Vorrichtung erlaubt die wohlangepaßte Laserbearbeitung unterschiedlicher Bearbeitungsteile bei der Formung eines Werkstücks. Es ist auf diese Weise möglich, die Laserbearbeitungsverfahren nicht nur im Bereich des Prototyping einzusetzen, wo man ja lange Bearbeitungsdauern noch vertreten kann, sondern auch im Bereich der Serienfertigung qualitativ hochstehender Werkstücke.

10

5

13

# Patentansprüche:

10

15

1. Laserbearbeitungsmaschine, mit

einer Werkstückhalterung (10) zur Halterung eines Werkstücks
(1), und

einer ersten Laserabtragsvorrichtung (11) zur Bearbeitung eines Werkstücks mit ersten Arbeitsparametern,

gekennzeichnet durch

eine zweite Laserabtragsvorrichtung (12), die ein Werkstück mit zweiten Arbeitsparametern, die insbesondere qualitativ und/oder quantitativ unterschiedlich zu den ersten Arbeitsparametern sind, bearbeiten kann.

- 2. Laserbearbeitungsmaschine nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die erste Laserabtragsvorrichtung eine erste Laserquelle (13) und die zweite Laserabtragsvorrichtung eine zweite Laserquelle (14) aufweist.
- 3. Laserbearbeitungsmaschine nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß mindestens eine der Laserabtragsvorrichtungen eine Strahlführung (17) aufweist, vorzugsweise mittels einem oder mehreren Umlenkspiegeln.
- 4. Laserbearbeitungsmaschine nach einem oder mehreren der vorherigen Ansprüche, gekennzeichnet durch mechanische Stellachsen (2), mittels derer das Werkstück bezüglich eines Maschinenrahmens translatorisch verstellt werden kann, wobei die Laserstrahlauslässe der beiden Laserabtragsvorrichtungen bezüg-

14

lich mindestens einer, vorzugsweise zweier Achsen, weiter vorzugsweise bezüglich der zwei horizontalen Achsen (x, y) fest gegeneinander versetzt angebracht sind.

5 5. Laserbearbeitungsmaschine nach einem oder mehreren der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der Laserstrahlauslaß einer oder beider Laserabtragsvorrichtungen bezüglich mindestens einer, vorzugsweise der vertikalen Achse (z) verschieblich ist.

10

- 6. Laserbearbeitungsmaschine nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daß die Laserquelle parallel mit und synchron zum Laserstrahlauslaß verschieblich ist.
- 15 7. Laserbearbeitungsmaschine nach einem oder mehreren der vorherigen Ansprüche, gekennzeichnet durch eine erste Steuerung (8) zur Steuerung der ersten Laserabtragsvorrichtung und eine zweite Steuerung (9) zur Steuerung der zweiten Laserabtragsvorrichtung.

20

- 8. Laserbearbeitungsmaschine nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, daß die zweite Steuerung mit einer höheren Taktfrequenz als die erste Steuerung arbeitet.
- 25 9. Laserbearbeitungsmaschine nach Anspruch 7 oder 8, gekennzeichnet durch eine Schnittstelle (7) zwischen erster und zweiter Steuerung.
- 10. Laserbearbeitungsmaschine nach einem oder mehreren der vor30 herigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die erste Laserabtragsvorrichtung eine erste Optik und die zweite Laserabtragsvorrichtung eine zweite Optik aufweist.

5

10

15

20

25

- 11. Laserbearbeitungsmaschine nach einem oder mehreren der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die erste Laserabtragsvorrichtung eine erste Sensorik und die zweite Laserabtragsvorrichtung eine zweite Sensorik aufweist.
- 12. Laserbearbeitungsmaschine nach einem oder mehreren der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die erste Laserabtragsvorrichtung eine Laserbohrvorrichtung ist und die zweite Laserabtragsvorrichtung eine Vorrichtung zur Gesenkbildung ist.
- 13. Laserbearbeitungsmaschine nach einem oder mehreren der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die erste Laserabtragsvorrichtungen einen oder mehrere der folgenden Arbeitsparameter aufweisen kann:
  - gepulstes Laserlicht, insbesondere Laserimpulsfrequenz
     0,1 bis 100 Hz, vorzugsweise 1 30 Hz,
  - Laserimpulsdauer 0,1 bis 20 ms, vorzugsweise 0,3 bis 2 ms,
  - Pulsspitzenleistung > 1 kW, vorzugsweise > 20 kW,
  - Laserleistung 300 W 3 kW,
  - Energie pro Impuls 1 100 J, vorzugsweise 10 50 J,
- Laserart: Festkörperlaser, insbesondere dioden- oder lampengepumpt,

und daß die zweite Laserabtragsvorrichtungen einen oder mehrere der folgenden Arbeitsparameter aufweisen kann:

- gepulstes Laserlicht, insbesondere Laserimpulsfrequenz 1
   bis 100 kHz, vorzugsweise 10 50 kHz,
- Laserimpulsdauer 10 bis 1500 ns, vorzugsweise 100 bis 500 ns,
- Laserleistung 10 200 W, vorzugsweise 20 50 W,
- Energie pro Impuls 1 50 mJ,
- Laserart: gütegeschalteter Festkörperlaser.

14. Laserbearbeitungsverfahren, bei dem ein Werkstück eingespannt und dann mittels Laserlicht bearbeitet wird,

dadurch gekennzeichnet, daß

5 .

10

15

20

25

ohne Wechsel der Einspannung ein erster Bearbeitungsschritt mit einer ersten Laserabtragsvorrichtung mit ersten Arbeitsparametern und ein zweiter Bearbeitungsschritt mit einer zweiten Laserabtragsvorrichtung zur Bearbeitung des Werkstücks mit zweiten Arbeitsparametern, die insbesondere qualitativ und/oder quantitativ unterschiedlich zu den ersten Arbeitsparametern sind, durchgeführt wird.

15. Verfahren nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, daß der erste Bearbeitungsschritt das Anbringen einer Bohrung mittels Laser und der zweite Bearbeitungsschritt das Ausbilden eines Gesenks mittels Laser ist.

17

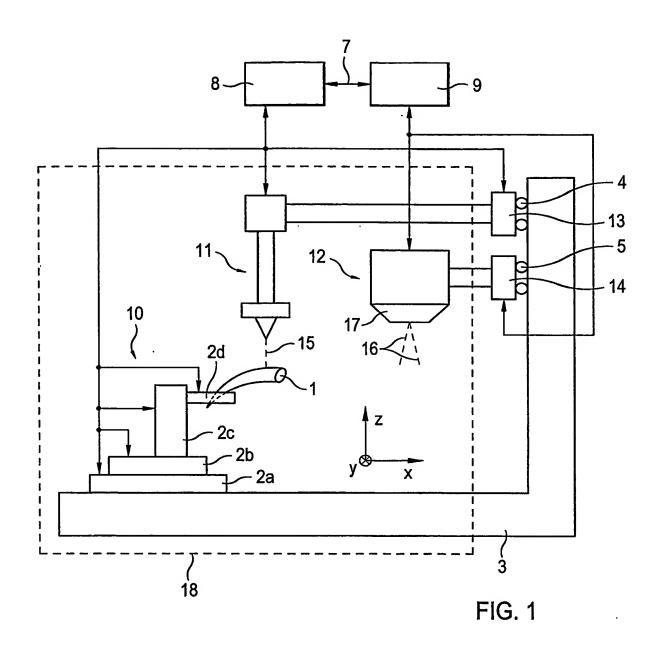
16. Verfahren nach Anspruch 15, dadurch gekennzeichnet, daß eine für den zweiten Bearbeitungsschritt notwendige Abstandsmessung vor Vornahme des ersten Bearbeitungsschritts durchgeführt wird.

5

- Verfahren nach einem oder mehreren der Ansprüche 14 bis 16, dadurch gekennzeichnet, daß beim ersten Bearbeitungsschritt mittels der ersten Laserabtragsvorrichtung die Fokussierung des Laserstrahls fest ist, während beim zweiten Bearbeitungsschritt mittels der zweiten Laserabtragsvorrichtung die Fokussierung des Laserstrahls nachgeführt wird.
- 18. Verfahren nach einem oder mehreren der Ansprüche 14 bis 17, dadurch gekennzeichnet, daß beim ersten Bearbeitungsschritt mittels der ersten Laserabtragsvorrichtung Prozeßgas zugeführt wird.
- 19. Verfahren nach einem oder mehreren der Ansprüche 14 bis 18,
  20 dadurch gekennzeichnet, daß beim zweiten Bearbeitungsschritt
  mittels der zweiten Laserabtragsvorrichtung die Lage des Laserstrahls durch eine variable Strahlführung geführt wird.
- 20. Verfahren nach einem oder mehreren der Ansprüche 14 bis 19, dadurch gekennzeichnet, daß beim ersten Bearbeitungsschritt mittels der ersten Laserabtragsvorrichtung die relative Position der Lage der ersten Laserabtragsvorrichtung zum Werkstück geändert wird.
- 30 21. Verfahren nach einem oder mehreren der Ansprüche 14 bis 20, dadurch gekennzeichnet, daß zuerst der Bearbeitungsschritt

18

mit höherer Laserleistung und dann der Bearbeitungsschritt mit niedrigerer Laserleistung vorgenommen wird.



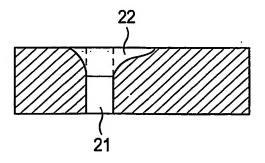
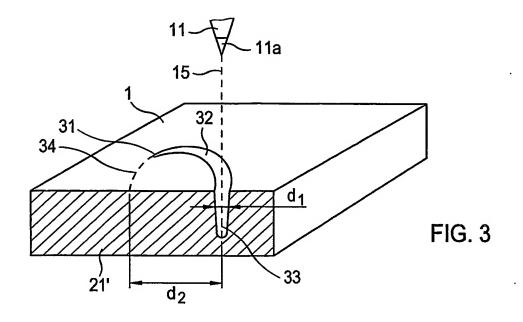
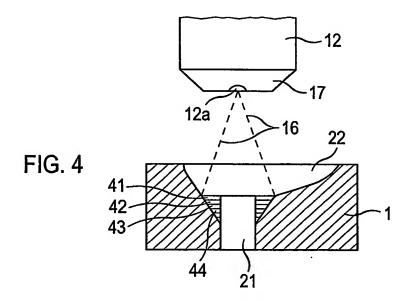
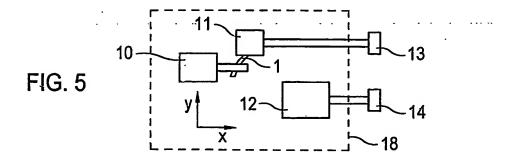


FIG. 2







# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Intactional Application No

A. CASSPICATION OF SUBJECT MATTER  1PC 7 B23K26/06  B FIELDS SEARCHED  Minimum documentation searched (dessification eystem followed by dissification and IPC  B FIELDS SEARCHED  Minimum documentation searched (dessification system followed by dissification symbols)  Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are brouked in the fields searched  Electronic data base consulted during the Informational search (name of data base and, where practical, search terms used)  Electronic data base consulted during the Informational search (name of data base and, where practical, search terms used)  Electronic data base consulted during the Informational search (name of data base and, where practical, search terms used)  EPO-Internal, PAJ, WPI Data  C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT  Category*  Ca				PCT/EP2004/012723
P. FELOS SEARCHED	A. CLASS IPC 7	IFICATION OF SUBJECT MATTER B23K26/06		
P. FELOS SEARCHED	According	o International Patent Classification (IPC) or to both national class	sification and IDC	
Minimum documentation searched (dassification system followed by classification symbols)  IPC 7 B23K  Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched  Electronic data base consulted during the informational search (name of data base and, where practical, search terms used)  EPO-Internal, PAJ, WPI Data  C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT  Category* Citation of document, with Indication, where appropriate, of the relevant passages  Relevant to daim No.  X US 6 462 306 B1 (KITAI ANTON THEODORE ET 1-4,7,8, 10,12, 14,19,20)  10,12, 14,19,20  11,13,15  X US 5 073 687 A (INAGAWA ET AL)  17 December 1991 (1991–12–17)  A the whole document  X US 5 126 532 A (INAGAWA ET AL)  30 June 1992 (1992–06–30)  A US 5 126 532 A (INAGAWA ET AL)  30 June 1992 (1992–06–30)  The whole document  X US 5 126 532 A (INAGAWA ET AL)  30 June 1992 (1992–06–30)  The whole document but published one or after the International Ring date of the art which is not represent the properties of classification and the representation of the comment of published and representation of the comment of published or or after the International Ring date of the art which is not representation of the comment of published or or after the International Ring date of the art which is not representation of the comment of published or or after the International Ring date of the art which is not representation of the comment of published or or after the International Ring date of the art which is not representation or an additional representation of the comment of published or or after the International Ring date of the art which is not represent the published or or after the International Ring date of the art which is not represent the principle or theory underlying the citated to understand the principle or theory underlying the citated to understand the principle or theory underlying the representation of the representation of the representation of the representation of the representat			Silvation and IPO	<del></del>
Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched  Electronic data base consulted during the International search (name of data base and, where practical, search terms used)  EPO—Internal, PAJ, WPI Data  C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT  Category* Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages  X	Minimum d	ocumentation searched (classification system followed by classif	ication symbols)	
Ebetronic data base consulted during the International search (name of data base and, where practical, search terms used)  EPO-Internal, PAJ, WPI Data  C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT  Category* Challen of document, with Indication, where appropriate, of the relevant passages  Relevant to daim No.  X	IPC /	B23K		
EPO-Internal, PAJ, WPI Data  C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT Category* Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages Relevant to daim No.  X	Documenta	tion searched other than minimum documentation to the extent the	nat such documents are includ	ed in the fields searched
C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT  Category* Citation of document, with Indication, where appropriate, of the relevant passages  Relevant to claim No.  X  US 6 462 306 B1 (KITAT ANTON THEODORE ET AL) 8 October 2002 (2002–10–08)  A the whole document  US 5 073 687 A (INAGAWA ET AL) 17 December 1991 (1991–12–17)  A the whole document  X  US 5 073 687 A (INAGAWA ET AL) 17 December 1991 (1991–12–17)  A the whole document  X  US 5 126 532 A (INAGAWA ET AL) 30 June 1992 (1992–06–30)  A the whole document  X  US 5 126 532 A (INAGAWA ET AL) 30 June 1992 (1992–06–30)  T—10, 12, 14, 21 4, 21 6, 11, 13  -/  Y the whole document  -/  Y later document published after the International filing date or priority date and not in conditive this the application but citied to understand the principle or theory underlying the invention by the principle of the principle and the principle or theory underlying the invention which is cited to establish the published on or affer the international filing date  "I' document but published on or affer the international filing date or which is cited to establish the published on or affer the international filing date  "I' document which may throw doubts on priority dalling to relieve priority datages and not of inconditive with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention or priority datages and not of inconditive with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention or priority datages.  "I' document which may throw doubts on priority dalling to relieve priority datages and not of inconditive with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention or priority datages.  "I' document but published or or or affer the international distinguished invention or document is that an affer the invention invention or are not expect an accordance to be a principle or theory underlying the invention or document is the application but cited to understand the principle or theor	Electronic	lata base consulted during the International search (name of date	a base and, where practical, s	earch terms used)
C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT  Category* Citation of document, with Indication, where appropriate, of the relevant passages  Relevant to claim No.  X  US 6 462 306 B1 (KITAT ANTON THEODORE ET AL) 8 October 2002 (2002–10–08)  A the whole document  US 5 073 687 A (INAGAWA ET AL) 17 December 1991 (1991–12–17)  A the whole document  X  US 5 073 687 A (INAGAWA ET AL) 17 December 1991 (1991–12–17)  A the whole document  X  US 5 126 532 A (INAGAWA ET AL) 30 June 1992 (1992–06–30)  A the whole document  X  US 5 126 532 A (INAGAWA ET AL) 30 June 1992 (1992–06–30)  T—10, 12, 14, 21 4, 21 6, 11, 13  -/  Y the whole document  -/  Y later document published after the International filing date or priority date and not in conditive this the application but citied to understand the principle or theory underlying the invention by the principle of the principle and the principle or theory underlying the invention which is cited to establish the published on or affer the international filing date  "I' document but published on or affer the international filing date or which is cited to establish the published on or affer the international filing date  "I' document which may throw doubts on priority dalling to relieve priority datages and not of inconditive with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention or priority datages and not of inconditive with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention or priority datages.  "I' document which may throw doubts on priority dalling to relieve priority datages and not of inconditive with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention or priority datages.  "I' document but published or or or affer the international distinguished invention or document is that an affer the invention invention or are not expect an accordance to be a principle or theory underlying the invention or document is the application but cited to understand the principle or theor	EPO-In	ternal, PAJ, WPI Data	•	•
Category* Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages  Relevant to daim No.  X		,		
Category* Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages  Relevant to daim No.  X				
X US 6 462 306 B1 (KITAI ANTON THEODORE ET AL) 8 October 2002 (2002–10–08)  A the whole document 10,13,15  X US 5 073 687 A (INAGAWA ET AL) 17 December 1991 (1991–12–17) 1-4, 21  A the whole document 2 US 5 126 532 A (INAGAWA ET AL) 30 June 1992 (1992–06–30) 4 The whole document 5 Special categories of cited document 5 Special categories of cited document 6 1,1,13  X US 5 126 532 A (INAGAWA ET AL) 30 June 1992 (1992–06–30) 4 The whole document 7 User of the whole document 7 User of the whole document 1 US 5 126 532 A (INAGAWA ET AL) 30 June 1992 (1992–06–30) 4 The whole document 1 User of	C. DOCUM	ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
AL) 8 October 2002 (2002–10–08)  The whole document  X US 5 073 687 A (INAGAWA ET AL) 17 December 1991 (1991–12–17)  A the whole document  X US 5 126 532 A (INAGAWA ET AL) 30 June 1992 (1992–06–30)  A the whole document  X He whole document  X US 5 126 532 A (INAGAWA ET AL) 30 June 1992 (1992–06–30)  A the whole document  X I I -4, 7-10,12, 14,21 6,11,13  -/  X Patent family members are listed in annex.  *Special categories of cited documents:  -/  *Special categories of cited documents	Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the	e relevant passages	· Relevant to daim No.
A the whole document  X US 5 073 687 A (INAGAWA ET AL) 17 December 1991 (1991–12–17)  A the whole document  X US 5 126 532 A (INAGAWA ET AL) 30 June 1992 (1992–06–30)  A the whole document  X US 5 126 532 A (INAGAWA ET AL) 30 June 1992 (1992–06–30)  A the whole document  X Patent family members are listed in annex.  *Special categories of cited documents:  *A document doffining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance or priority date and not in collicity with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention cannot be considered to be of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to which is cited to easibilish the publication date of another which is cited to easibilish the publication date of another citation or other special reason (as specified)  **Of document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other special reason (as specified)  **Of document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other resears  **Of document published prior to the International filing date but later than the priority date claimed international filing date but later than the priority date claimed international filing date but later than the priority date claimed international filing date but later than the priority date claimed international filing date but later than the priority date claimed international filing date but later than the priority date claimed international filing date but later than the priority date claimed international filing date but later than the priority date claimed international filing date but later than the priority date claimed international filing date but later than the priority date claimed international filing date but later than the priority date claimed international filing date but later than the priority date claimed international filing date but lat	х	US 6 462 306 B1 (KITAI ANTON TH AL) 8 October 2002 (2002-10-08)	HEODORE ET	10,12,
The whole document  X US 5 126 532 A (INAGAWA ET AL) 30 June 1992 (1992–06–30)  A the whole document  X Further documents are listed in the continuation of box C.  Yeatent family members are listed in annex.  X Patent family members are listed in annex.  X Patent family members are listed in annex.  Yeatent family members are listed in annex.  X Patent family members are listed in annex.  Yeatent family members are listed in annex.	Α	the whole document		
A the whole document  X US 5 126 532 A (INAGAWA ET AL) 30 June 1992 (1992–06–30)  A the whole document  ———  X Further documents are listed in the continuation of box C.  X Patent family members are listed in annex.  ————  X Patent family members are listed in annex.  ————  X Patent family members are listed in annex.  ———————————————————————————————————	X			7-10,12,
A the whole document    Year   The comment of the continuation of box C.   X   Patent family members are listed in annex.	Α	the whole document		
A the whole document  -/  * Special categories of cited documents:  *A' document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance  *E' earlier document but published on or after the international filing date  *I' document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)  *O' document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means  *P' document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed  *I' document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means  *Y' document efferring to an oral disclosure, use, exhibition or other means  *P' document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed  *C' document is combined with one or more other such document is combined with one or more other such document is combined with one or more other such document is combined with one or more other such documents.  *B' document member of the same patent family	X			7-10,12,
Further documents are listed in the continuation of box C.  Special categories of cited documents:  "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance:  "E" earlier document but published on or after the international filing date  "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)  "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed  "It ater document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention  "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone with one or more other such document is combined with one or more other such document is combined with one or more other such document is combined with one or more other such document is combined with one or more other such document is combined with one or more other such document is an inventive step when the document is combined with one or more other such document is combined with one or more other such document is combined with one or more other such document is combined with one or more other such document is combined or the particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such document is combined with one or more other such document is combined with one or more other such document is combined with one or more other such document is combined with one or more other such document is combined with one or more other such document is combined with one or more other such document is combined with one or more other such and inventi	Α	the whole document		
<ul> <li>Special categories of cited documents:</li> <li>"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance</li> <li>"E" earlier document but published on or after the international filing date</li> <li>"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)</li> <li>"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means</li> <li>"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed</li> <li>"It ater document published after the International filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention</li> <li>"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone document is combined with one or more other such documents; such combined with one or more other such documents; such combination being obvious to a person skilled in the art.</li> <li>"&amp;" document member of the same patent family</li> </ul>			-/	
<ul> <li>Special categories of cited documents:</li> <li>"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance</li> <li>"E" earlier document but published on or after the international filing date</li> <li>"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)</li> <li>"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means</li> <li>"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed</li> <li>"It ater document published after the International filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention</li> <li>"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone document is combined with one or more other such document is combined with one or more other such document is combined with one or more other such document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.</li> <li>"&amp;" document member of the same patent family</li> </ul>				
<ul> <li>Special categories of cited documents:</li> <li>"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance</li> <li>"E" earlier document but published on or after the international filing date</li> <li>"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)</li> <li>"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means</li> <li>"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed</li> <li>"It ater document published after the International filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention</li> <li>"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone document is combined with one or more other such document is combined with one or more other such document is combined with one or more other such document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.</li> <li>"&amp;" document member of the same patent family</li> </ul>				l
<ul> <li>Special categories of cited documents:</li> <li>"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance</li> <li>"E" earlier document but published on or after the international filing date</li> <li>"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)</li> <li>"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means</li> <li>"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed</li> <li>"It ater document published after the International filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention</li> <li>"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone document is combined with one or more other such document is combined with one or more other such document is combined with one or more other such document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.</li> <li>"&amp;" document member of the same patent family</li> </ul>				
"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance  "E" earlier document but published on or after the international filing date  "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)  "O" document referring to an oral discosure, use, exhibition or other means  "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed  "I tater document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention  "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document be combined with one or more other such document is combined with one or more other such document is combined with one or more other such document is combined with one or more other such document is combined with one or more other such document is combined with one or more other such document is combined with one or more other such document is combined with one or more other such document is combined with one or more other such document is combined with one or more other such document is combined to in the art.  "A" later document in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the cited to understand the principle or theory underlying the cited to understand the principle or theory underlying the cited to understand the principle or theory underlying the cited to understand the principle or theory underlying the cited to understand the principle or theory underlying the cited to understand the principle or theory underlying the cited to understand the principle or theory underlying t	X Furt	her documents are listed in the continuation of box C.	X Patent family me	mbers are listed in annex.
Considered to be of particular relevance  'E' earlier document but published on or after the international filing date  'L' document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)  'O' document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means  'P' document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed  'A document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such document is combined with one or more other such document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.  '&' document member of the same patent family	•		"T" later document publish	ned after the International filing date
"E" earlier document but published on or after the international filing date  "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)  "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means  "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed  "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.  "&" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.  "A" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.  "A" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined to inventive at a such as a such			cited to understand t	
"V" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)  "O' document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means  "P' document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed  "Involve an inventive step when the document is taken alone document is considered to involve an inventive step when the document to particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone when the documen	filing d	late .	"X" document of particular cannot be considered	d novel or cannot be considered to
*O' document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means  *P' document published prior to the international filling date but later than the priority date claimed  *Cannot be considered to involve an internity step when the document is combined with one or more other such document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.  *& document member of the same patent family	which	is cited to establish the publication date of another	involve an inventive a "Y" document of particular	step when the document is taken alone r relevance: the claimed invention
'P' document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed In the art.  '8' document member of the same patent family	"O" docum	ent referring to an oral disclosure, use, exhibition or	document is combine	ed with one or more other such docu-
	*P* docume	ent published prior to the international filling date but	in the art.	
	Date of the	actual completion of the international search		

17/03/2005

**Authorized officer** 

Aran, D

Name and mailing address of the ISA

10 March 2005

Rucess of the ISA European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL – 2280 HV Rijswijk Tel. (+31–70) 340–2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31–70) 340–3016

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Intertional Application No PCT/EP2004/012723

C (Continue	ation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT	C1/EP2004/012/23
Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X A	US 2002/056291 A1 (SCHULTZ PETER ET AL) 16 May 2002 (2002-05-16) the whole document	1-6,10, 12 7-9, 11-14, 16,18-21
X	US 5 103 073 A (DANILOV ET AL) 7 April 1992 (1992-04-07)	1-4,6,7, 10,12, 14,19
A	the whole document	8,11,13
X A	US 2002/134772 A1 (TROISTSKI IGOR ET AL) 26 September 2002 (2002-09-26)	1-4,7, 10,12, 14,19-21 13,17
X	US 5 093 548 A (SCHMIDT-HEBBEL ET AL) 3 March 1992 (1992-03-03) the whole document	1-3,10, 12,14,17
A	DE 199 60 797 C1 (MTU AERO ENGINES GMBH) 13 September 2001 (2001-09-13) cited in the application the whole document	1,2,7, 12-15,21
A	WO 00/18535 A (LCTEC LASER- UND COMPUTERTECHNIK GMBH; WRBA, PETER; HILDEBRAND, PETER;) 6 April 2000 (2000-04-06) cited in the application the whole document	1,3,4, 10, 12-15,20
•		
	· · - · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

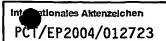
# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

Internal Application No PCT/EP2004/012723

	nt document search report		Publication date		Patent family member(s)		Publication date
US 6	462306	B1	08-10-2002	AU	4280900 A	A	10-11-2000
•••				WO	0064623 /		02-11-2000
				CA	2370832 <i>F</i>	. —	02-11-2000
				EP	1173303 /		23-01-2002
				JP	2002542043		10-12-2002
				————	2002542045	 	10-12-2002
US 5	073687	Α	17-12-1991	JP	4041091		12-02-1992
				JP	3027885 <i>A</i>		06-02-1991
				JP	3142087 <i> </i>	۹ 	17-06-1991
US 5	126532	Α	30-06-1992	JP	2060192 (	3	10-06-1996
				JP	2182390 <i>A</i>	A	17-07-1990
				JP	7093499 E	В	09-10-1995
				JP	3142088 A		17-06-1991
				JΡ	3142089 A		17-06-1991
				JP	3142090 <i>F</i>		17-06-1991
				ÜS	5166493 <i>F</i>		24-11-1992
					J100493 7	~~~~~	
US 2	002056291	A1	16-05-2002	US	2004045323		11-03-2004
				AU	4724001 <i>F</i>		12-09-2001
				WO	0164591 <i>F</i>	41	07-09-2001
				US	2003196994 A	41	23-10-2003
				US	2002053559 A	41	09-05-2002
				US	2002050153 A	<b>A1</b>	02-05-2002
				US	2002096501		25-07-2002
				US	2002050488 A		02-05-2002
IIS 5	103073	Α	07-04-1992	WO	8901841 /	- <b></b>	09-03-1989
•	.1000,0	••	0, 0, 1, 1, 1, 1	ĒΡ	0329787		30-08-1989
				ĴΡ	3500620 1		14-02-1991
US 2	002134772	A1	26-09-2002	US	6399914 E	B1 	04-06-2002
US 5	093548	Α	03-03-1992	DE	3934587 A	<b>A1</b>	18-04-1991
				GB	2236973 A	A ,B	24-04-1991
				JP	3133588 A		06-06-1991
DF 1	.9960797	C1	13-09-2001	AT	288808 1	 T	15-02-2005
<b>-</b>				WO	0143912		21-06-2001
				EP	1246711		09-10-2002
	•			ĴΡ	2003516864		20-05-2003
				US	2003310804		10-07-2003
							10 07-2003
WO O	018535	Α	06-04-2000	MO	0018535 /		06-04-2000
				DE	59810296 [		08-01-2004
				EP	1117503 /		25-07-2001
				JP	2003517375		27-05-2003
				US	6670575 E	B1	30-12-2003
<del></del>							
							•

#### INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT



# a. Klassifizierung des anmeldungsgegenstandes IPK 7 B23K26/06

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

#### **B. RECHERCHIERTE GEBIETE**

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole) IPK 7

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der Internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal, PAJ, WPI Data

4,7,8, ,12, ,19,20
,13,15
4, 10,12, ,21
11,13
4, 10,12, ,21
11,13
:

LX	entnehmen	mentlichungen	sind der For	tsetzung v	on Feld C Zu

- Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :
- Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definlert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist
- \*E\* älleres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist
- "L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zwelfeihaft er-scheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soil oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)
- Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist
- 'T' Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht koliidiert, sondem nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundellagenden Prinzips oder der ihr zugrundellagenden Theorie angegeben ist
- Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden
- Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist
- \*&\* Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der Internationalen Recherche

Absendedatum des Internationalen Recherchenberichts

10. März 2005

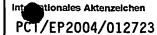
17/03/2005 Bevollmächtigter Bediensteter

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2

Aran. D

Europaiscres Fatemann, F.S. 3010 1 2000. NL – 2280 HV Rijswijk Tel. (+31–70) 340–2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31–70) 340–3016

# INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT



		004/012/23
	ung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN	
Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweil erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X A	US 2002/056291 A1 (SCHULTZ PETER ET AL) 16. Mai 2002 (2002-05-16) das ganze Dokument	1-6,10, 12 7-9, 11-14, 16,18-21
X	US 5 103 073 A (DANILOV ET AL) 7. April 1992 (1992-04-07)	1-4,6,7, 10,12, 14,19
Α	das ganze Dokument	8,11,13
X A	US 2002/134772 A1 (TROISTSKI IGOR ET AL) 26. September 2002 (2002-09-26)	1-4,7, 10,12, 14,19-21 13,17
X	US 5 093 548 A (SCHMIDT-HEBBEL ET AL) 3. März 1992 (1992-03-03) das ganze Dokument	1-3,10, 12,14,17
A	DE 199 60 797 C1 (MTU AERO ENGINES GMBH) 13. September 2001 (2001-09-13) in der Anmeldung erwähnt das ganze Dokument	1,2,7, 12-15,21
A	WO 00/18535 A (LCTEC LASER- UND COMPUTERTECHNIK GMBH; WRBA, PETER; HILDEBRAND, PETER;) 6. April 2000 (2000-04-06) in der Anmeldung erwähnt das ganze Dokument	1,3,4, 10, 12-15,20
	·	
• !		

### INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlik

ı, die zur selben Patentfamilie gehören

Interpressionales Aldenzeichen
PCT/EP2004/012723

							·
	echerchenbericht rtes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung		Mitglied(er) der Patentfamilie		Datum der Veröffentlichung
IIS	6462306	B1	08-10-2002	AU	4280900	A	10-11-2000
00	0102000	0.1	00 10 2002	WO	0064623		02-11-2000
				CA	2370832		
							02-11-2000
				EP	1173303		23-01-2002
				JP	2002542043	} 	10-12-2002
US	5073687	Α	17-12-1991	JP	4041091	Α	12-02-1992
				JP	3027885	Α	06-02-1991
				JP	3142087	Α	17-06-1991
IIS	5126532		30-06-1992	JP	2060192		10-06-1996
00	0120002	,,	00 00 1772	ĴΡ		Ä	17-07-1990
				JP		B	09-10-1995
				JP			
					3142088		17-06-1991
				JP	3142089		17-06-1991
				JP	3142090		17-06-1991
				US	5166493	A 	24-11-1992
US	2002056291	A1	16-05-2002	US	2004045323	A1	11-03-2004
				AU	4724001	Α	12-09-2001
				WO	0164591	A1	07-09-2001
				ÜS	2003196994		23-10-2003
				us	2002053559		09-05-2002
				US	2002050153		02-05-2002
				US	2002096501		25-07-2002
				US	2002050488		02-05-2002
			. <b></b>		2002050466	<del></del>	02-05-2002
US	5103073	Α	07-04-1992	MO	8901841	A1	09-03-1989
				EP	0329787	A1	30-08-1989
				JP		T	14-02-1991
US	2002134772	A1	26-09-2002	US	6399914	B1	04-06-2002
US	5093548	Α	03-03-1992	DE	3934587	A1	18-04-1991
		••		GB	2236973		24-04-1991
				ĴΡ	3133588		06-06-1991
DF	19960797	C1	13-09-2001	AT	288808	т	15-02-2005
VL	13300131	0.1	13 03 2001	WO	0143912		21-06-2001
				EP	1246711		
							09-10-2002
				JP	2003516864		20-05-2003
				US	2003127438	A1 	10-07-2003
WO	0018535	Α	06-04-2000	WO	0018535		06-04-2000
				DE	59810296		08-01-2004
				EP	1117503	A1	25-07-2001
				JP	2003517375		27-05-2003
				US	6670575		30-12-2003